

DERWENT-ACC-NO:

1989-360413

DERWENT-WEEK:

198949

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Optical module with easy fibre attachment -

has

substrate mounting light operating member cased

in metal

package, with resin fixing plate to fix optical

fibre

INVENTOR: AGA, K; SEKIGUCHI, T; SHIGA, N

PATENT-ASSIGNEE: SUMITOMO ELECTRIC IND CO[SUME]

PRIORITY-DATA: 1988JP-0100927 (April 22, 1988) , 1988JP-0100928

(April 22,

1988)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO		PUB-DATE	LANGUAGE
PAGES MAI	N-IPC		
JP 01270012 A		October 27, 1989	N/A
004 N/A	•		
CA 1323227 C		October 19, 1993	N/A
000 G02	B 006/42		
DE 68912206 E		February 24, 1994	N/A
000 . G02	B 006/42		
EP 346596 B1		January 12, 1994	E
008 G02	B 006/42		

DESIGNATED-STATES: DE FR GB SE

CITED-DOCUMENTS: 2.Jnl.Ref; EP 264335 ; FR 2582413 ; GB 2065918 ; JP

62115405

; JP 62211965

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO
APPL-DATE		
JP 01270012A	N/A	1988JP-0100927
April 22, 1988		•
CA 1323227C	N/A	1989CA-0597280
April 20, 1989		
DE 68912206E	N/A	1989DE-0612206
April 21, 1989		

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出顧公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-270012

@Int. Cl. 4

識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成1年(1989)10月27日

G 02 B 6/42

8507-2H

請求項の数 1 (全4頁)

会発明の名称 光モジュール

> 20特 顧 昭63-100927

昭63(1988) 4月22日 22出

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社 ⑩発明 者 志 信 夫

横浜製作所内

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社 @発 明 関 剛

横浜製作所内

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社 冗発 明 阿河 圭 吾

横浜製作所内

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地 ⑪出 顋 住友電気工業株式会社

個代 理 人 弁理士 長谷川 芳樹

外3名

1. 発明の名称

光モジュール

2. 特許請求の範囲

光作動部品の搭載された基板が金属製パッケー ジ内に内蔵され、前記光差動部品と光結合する光 ファイバの端部がこの金襴製パッケージ内部に導 かれている光モジュールにおいて、前記光ファイ バをろう材により固定するための固定台が前記基 板上に設けられている光モジュール。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、光を情報伝達媒体として使用するデ ータリンク、光LAN等の光通信システムに用い られる光モジュールに関する。

〔従来の技術〕

かかる光モジュールとして、例えば、半導体レ

光作動部品と光ファイバとを光接合した光モジュ ールが公知である。

第5 図にその一例を示す。 図示した光モジュー ルは光ファイバ1とPINフォトダイオード2と を光結合した受信用の光モジュールであり、光フ ァイバ1の先端から出射された光が受光素子たる PINフォトダイオード2の受光部に入射するよ うになっている。

この光モジュールにおいては、光ファイバ1は 先端郎1aにてコア部が露出されており、この蕗 出部には金属メッキが施されいわゆるメタライズ ドファイバ部が形成されている。このメタライズ ドファイバ部が形成された光ファイバ1の先端部 1 a は、PINフォトダイオード2の近傍におい て金属製のパッケージ3上にろう付けまたは一体 化成型により設けられた固定台5の上に正確に位 図記めされた後、ハンダ付けされてそこに固定さ れている。なお、PINフォトダイオード2は図 示しないコンデンサ、抵抗、IC等の電子部品が

特開平1-270012(2)

搭載されるハイブリッドIC猛板6上に固定されている。

(発明が解決しようとする課題)

しかし、上述の光モジュールにおいては、 固定 台 5 が高い熱伝導性と大きな熱容量を有する金属 製のパッケージ 3 上に設けられているため、 光ファイバ 1 の先端部 1 a をハンダ付けする際にパッケージ 3 がヒートシンクとして作用し固定台 5 の 熱を移ってしまう。 そのため、 固定台 5 をハンダ 付けに必要とされる温度以上に加熱するのに多く のエネルギーと時間を要し作業性に問題があった。

また、固定台5はバッケージ3と一体化成型により形成される場合はもちろんパッケージ3と同じ金属材料で作られることになり、ろう付けされる場合も金属製パッケージに対する固着の確実性、容易性から金属材料が用いられる。このように、従来は固定台5自体が金属材料で形成されることがほとんどであったため、上記の問題は一層大きなものとなっている。

また、固定台5をパッケージ3と一体化して成

ルにおいては、受光素子たるPINフォトダイオ ード2が断熱性を有したハイブリッドIC 基板 6 上に搭載されており、光ファイバ1が固定される 固定台5はPINフォトダイオード2の近傍にお いてハイブリッドIC基板6上に固定されている。 固定台5は金属あるいは表面に金属が蒸着された セラミックスなどでできており、予めクリームハ ンダ等のろう材によりメッキされている。この固 定台5のハイブリッドIC基板6上への固定は融 点が比較的高いろう材例えば融点280℃の Au - Sn ハンダを用いてろう付けによりダイボ ンドされる。なお、固定台5のメッキとダイポン ドを同一のろう材により同時に行なうことも可能 である。また、固定台5のメッキにはフラックス を使用して構わないし、ダイボンドの場合にも PINフォトダイオード2が茲板6上に搭載され る前に行なうのであればフラックスを使用しても 問題はない。

固定台 5 の光ファイバ 1 の先端部が固定される 上面には、第 2 図ないし第 4 図に示した様に凹部 型した場合は、固定台5の形状や位置の変更に際して新たに型をおこす必要があり、 融通性に欠けるという問題がある。

本発明は、上述の事格に鑑み、光ファイバを固定する作業の作業性が良い光モジュールを提供することを目的としている。

・〔課題を解決するための手段〕

上述の課題を解決するため、本発明による光モジュールにおいては、固定台を光差動部品の搭載されている基板上に設けたものである。

(作用)

上述の構成によれば、固定台が断熱性の高い別 胎法板上に固定されているので、光ファイバを固 定台上にろう付けする際にろう材を溶酸するため の熱が固定台を介して奪われてしまうことがなく、 容易に必要な温度まで衆早く加熱できる。

〔実施例〕

以下、本発明の実施例について第1図ないし第 4図を参照しつつ説明する。

第1図に示した様に、本発明による光モジュー

5 aが形成されている。この凹部 5 aには固定台 5 の上面に位置決めされた光ファイバ 1 を跨いだ 予解成形体 7 の脚部が 終入している。 予解成形体 7 はフラックスを含有しないろう材から形成され、例えば、コ字形、 U字形、 V字形に形成される。 予解成形体 7 を形成するろう材の 融点は固定台 5 のダイボンドに使用されるろう材の 融点より低いことが望ましい。

なお、光ファイバ1の先端部はろう付に適する ように予め金属メッキが施されている。

特開平1-270012(3)

体 7 と固定台 5 との間の隙間空間に光ファイバ 1 を傾通して行なうことも可能である。

この実施例では、作業性を高めるため固定台5の上面に予備形成体7を嵌合する凹部5 a が形成されているが、凹部5 a はなくても良い。上面が平坦であれば、その製作が容易であり安価となる。 〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明による光光を記したいでは、固定台が断熱性の高い間におしたい間におけているので、光ファイバを固定とが固定とがなら、があるほとがなら、なるので、光光ファイバの固定作業が非常に容易になる。また、パッケージとの一体化成型では、固定合いを設定といい、本発明による固定は常に単独で形成されるので、形状や取り付け位置の自由度が高い。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明による光モジュールの主要部を示した斜視図、第2 図、第3 図、第4 図は本発明による光モジュールの一部を示した立面図、第5 図は従来の光モジュールを示した斜視図である。

1 ··· 光ファイバ、1 a ··· メタライズドファイバ部、2 ··· P I N フォトダイオード、3 ··· パッケージ、5 ··· 固定台、5 a ··· 凹部、6 ··· ハイブリッドI C 悲坂、7 ··· 予備成形体。

特許出願人 住友俄気工業株式会社 代理人弁理士 長谷川 芳 樹 同 塩 田 辰 也









